



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 208211601 U

(45)授权公告日 2018.12.11

(21)申请号 201820650926.9

(22)申请日 2018.05.03

(73)专利权人 孔尧

地址 113000 辽宁省抚顺市新抚区自由路
12号楼3单元107号

(72)发明人 孔尧

(74)专利代理机构 北京盛凡智荣知识产权代理
有限公司 11616

代理人 梁永昌

(51)Int.Cl.

A43B 17/02(2006.01)

A43B 17/08(2006.01)

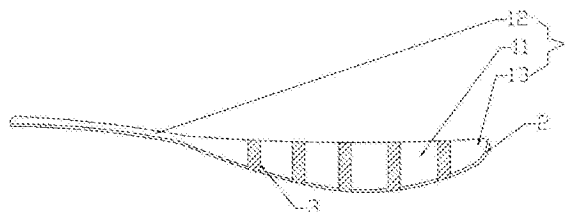
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

鞋底踏平垫

(57)摘要

本实用新型公开了一种鞋底踏平垫,包括踏平垫本体,所述的踏平垫本体底面设有防滑层,所述的踏平垫本体由脚掌部、脚跟部和脚尖部组成,所述的脚跟部位于所述的脚掌部与脚尖部之间,所述的脚掌部、脚跟部和脚尖部为一体制成,所述的脚掌部的厚度大于所述的脚跟部和脚尖部,所述的脚掌部的厚度由中央向脚跟部延伸的方向逐渐减小,所述的脚掌部的厚度由中央向脚尖部延伸的方向逐渐减小,所述的脚掌部均匀设有透气通孔。本实用新型与现有技术相比的优点在于:可以有效保护穿增高鞋人士的前脚掌,不会影响鞋子的美观的同时走起路来不会那么费力,透气通孔的设计,有助于提高踏平垫的透气性,提高脚部的舒适度,防滑层的设计可以避免踏平垫滑脱。



1. 一种鞋底踏平垫,包括踏平垫本体(1),其特征在于:所述的踏平垫本体(1)底面设有防滑层(2),所述的踏平垫本体(1)由脚掌部(11)、脚跟部(12)和脚尖部(13)组成,所述的脚跟部(12)位于所述的脚掌部(11)与脚尖部(13)之间,所述的脚掌部(11)、脚跟部(12)和脚尖部(13)为一体制成,所述的脚掌部(11)的厚度大于所述的脚跟部(12)和脚尖部(13),所述的脚掌部(11)的厚度由中央向脚跟部(12)延伸的方向逐渐减小,所述的脚掌部(11)的厚度由中央向脚尖部(13)延伸的方向逐渐减小,所述的脚掌部(11)均匀设有透气通孔(3)。

2. 根据权利要求1所述的鞋底踏平垫,其特征在于:所述的踏平垫本体(1)与防滑层(2)为一体制成,所述的防滑层(2)为蜂窝纹。

3. 根据权利要求1所述的鞋底踏平垫,其特征在于:所述的脚跟部(12)厚度为1mm。

4. 根据权利要求1所述的鞋底踏平垫,其特征在于:所述的脚掌部(11)中央厚度为5~10mm。

5. 根据权利要求1所述的鞋底踏平垫,其特征在于:所述的踏平垫本体(1)为硅胶材质。

6. 根据权利要求1所述的鞋底踏平垫,其特征在于:所述的踏平垫本体(1)为竹炭纤维材质。

7. 根据权利要求1所述的鞋底踏平垫,其特征在于:所述的踏平垫本体(1)为仿麂皮材质。

8. 根据权利要求1所述的鞋底踏平垫,其特征在于:所述的踏平垫本体(1)为毛毡材质。

鞋底踏平垫

技术领域

[0001] 本实用新型涉及生活用品领域,具体是指一种鞋底踏平垫。

背景技术

[0002] 脚是人身上离心脏和大脑最远的地方,血和神经传导较难到达的地方,脚对人体的健康有着极重要的作。根据不同的生活需求,有些人会在日常中穿高跟鞋,高跟鞋有坡度,损伤脚踝等一系列问题就会暴露出来,为了改善高跟鞋的舒适度,人们只能使用硅胶鞋垫和普通鞋垫,不仅舒适度很差,而且容易出脚汗、脚气、脚臭,硅胶鞋垫确实是能在一定程度上保护脚,但是治标不治本,不能改善对脚踝的损伤,而且胶的粘力不够就会脱落,不能反复使用。现有市场上出现很多增高鞋垫,增高鞋垫可以有效提高使用者的视觉身高,受到许多人的喜欢,但是增高鞋垫在使用时,使用者的前脚掌过低,时间较长的使用时,会造成脚部不适,市场上急需一种鞋底踏平垫来解决这一难题。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是解决背景技术中提到的增高鞋垫使用时脚部不适的问题,提供一种鞋底踏平垫。

[0004] 为解决上述技术问题,本实用新型提供的技术方案为:一种鞋底踏平垫,包括踏平垫本体,所述的踏平垫本体底面设有防滑层,所述的踏平垫本体由脚掌部、脚跟部和脚尖部组成,所述的脚跟部位于所述的脚掌部与脚尖部之间,所述的脚掌部、脚跟部和脚尖部为一体制成,所述的脚掌部的厚度大于所述的脚跟部和脚尖部,所述的脚掌部的厚度由中央向脚跟部延伸的方向逐渐减小,所述的脚掌部的厚度由中央向脚尖部延伸的方向逐渐减小,所述的脚掌部均匀设有透气通孔。

[0005] 作为一种优选,所述的踏平垫本体与防滑层为一体制成,所述的防滑层为蜂窝纹。

[0006] 作为一种优选,所述的脚跟部厚度为1mm。

[0007] 作为一种优选,所述的脚掌部中央厚度为5~10mm。

[0008] 作为一种优选,所述的踏平垫本体为硅胶材质。

[0009] 作为一种优选,所述的踏平垫本体为竹炭纤维材质。

[0010] 作为一种优选,所述的踏平垫本体为仿麂皮材质。

[0011] 作为一种优选,所述的踏平垫本体为毛毡材质。

[0012] 本实用新型与现有技术相比的优点在于:可以有效保护穿增高鞋人士的前脚掌,不会影响鞋子的美观的同时走起路来不会那么费力,透气通孔的设计,有助于提高踏平垫的透气性,提高脚部的舒适度,防滑层的设计可以避免踏平垫滑脱。

附图说明

[0013] 图1是本实用新型鞋底踏平垫的结构示意图。

[0014] 如图所示:1、踏平垫本体,2、防滑层,3、透气通孔,11、脚掌部,12、脚跟部,13、脚尖

部。

具体实施方式

[0015] 下面结合附图对本实用新型做进一步的详细说明。

[0016] 结合附图,一种鞋底踏平垫,包括踏平垫本体1,所述的踏平垫本体1底面设有防滑层2,所述的踏平垫本体1由脚掌部11、脚跟部12和脚尖部13组成,所述的脚跟部12位于所述的脚掌部11与脚尖部13之间,所述的脚掌部11、脚跟部12和脚尖部13为一体制成,所述的脚掌部11的厚度大于所述的脚跟部12和脚尖部13,所述的脚掌部11的厚度由中央向脚跟部12延伸的方向逐渐减小,所述的脚掌部11的厚度由中央向脚尖部13延伸的方向逐渐减小,所述的脚掌部11均匀设有透气通孔3。

[0017] 所述的踏平垫本体1与防滑层2为一体制成,所述的防滑层2为蜂窝纹。

[0018] 所述的脚跟部12厚度为1mm。

[0019] 所述的脚掌部11中央厚度为5~10mm。

[0020] 所述的踏平垫本体1为硅胶材质。

[0021] 所述的踏平垫本体1为竹炭纤维材质。

[0022] 所述的踏平垫本体1为仿麂皮材质。

[0023] 所述的踏平垫本体1为毛毡材质。

[0024] 本实用新型在具体实施时,可以根据具体的使用需要选择不同的材质进行制作:

[0025] 跖骨痛的人可以选择硅胶鞋垫,跖骨疼主要表现为前脚掌疼痛,适合使用硅胶制作的半垫,垫在前脚掌下,硅胶制品弹性好,能起到支撑作用,使脚部压力后移,缓冲前脚掌压力,减轻局部疼痛;有脚气的或者脚汗特别多、有脚臭的人可选择竹炭纤维材质的鞋垫,以竹炭纤维为核心材料制作的鞋垫,吸湿消臭效果明显,并能有效抑制脚部所带病菌;夏天适合选择仿麂皮鞋垫,这样的鞋垫比较凉快,吸汗性强,夏天穿起来舒服;冬天适合选择毛毡鞋垫,能有效防止脚部受寒。

[0026] 以上对本实用新型及其实施方式进行了描述,这种描述没有限制性,附图中所示的也只是本实用新型的实施方式之一,实际的结构并不局限于此。总而言之如果本领域的普通技术人员受其启示,在不脱离本实用新型创造宗旨的情况下,不经创造性的设计出与该技术方案相似的结构方式及实施例,均应属于本实用新型的保护范围。

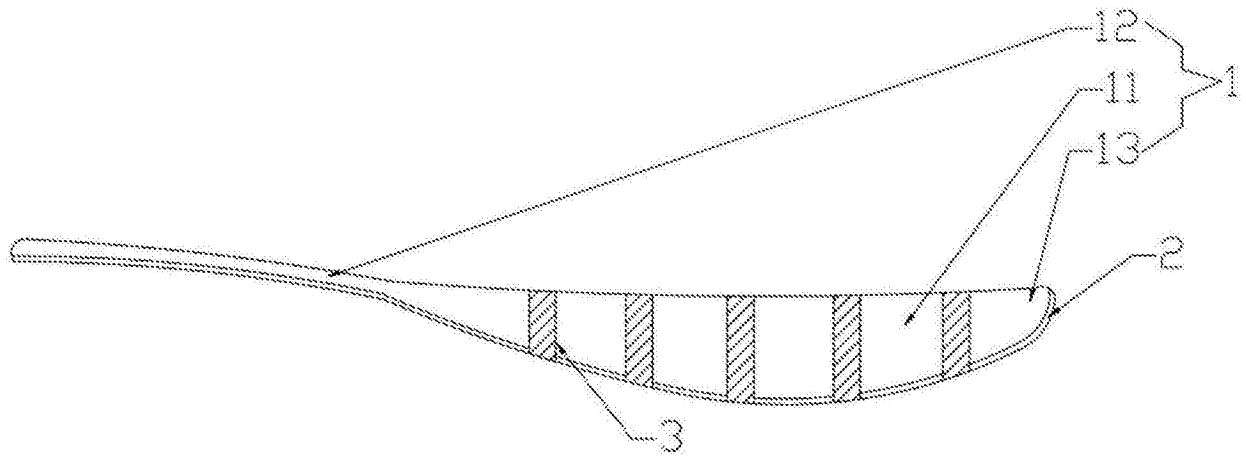


图1